

社團法人台灣電子設備協會 函

機關地址：110 台北市信義路五
段 5 號 3 樓 3E41 室

聯絡人：鄭雅安小姐

聯絡電話：02-27293933#22

電子郵件：anne@teeia.org.tw

傳真：02-27293950

受文者：國立暨南國際大學

發文日期：中華民國 107 年 09 月 11 日

發文字號：1070911046

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：先進封裝製程與設備技術種子師資培訓班議程

主旨：敬邀全國公私立大專校院工程學科類、光電工程相關、物理學相關系所參加「先進封裝製程與設備技術種子師資培訓班」。敬請惠予公告並轉知所屬教師踴躍報名參加。

說明：

- 一、在經濟部產業專業人才發展推動計畫指導下，為協助推動技專校院人才發展計畫，由工業技術研究院產業學院與台灣電子設備協進首度辦理先進封裝製程與設備技術種子師資培訓班課程。希望促進工程學科類、光電工程相關、物理學相關系所學校教學內容貼近智產業領域。
- 二、培訓對象：全國大專院校以上現職教師，預定 25 人(依各校報名先後順序安排學員)
- 三、培訓費用：免費，結業時本會將發給教師種子師資培育時數證明。報名方式：請至本會
(https://drive.google.com/open?id=17XG7hIkus-y7lv4bvV9hX2e4b3dQDu7_gSyOVZUN1Jk) 之「種子師資報名系統」填寫報名資料，報名時間為即日起至 107 年 9 月 21 日(週五)，額滿為止。
- 四、請各校惠予參與培訓人員公(差)假。
- 五、如有相關問題，請逕洽本案聯絡人：台灣電子設備協會鄭雅安小姐，電話：02-27293933#22

正本：公私立大專校院

社團法人台灣電子設備協會

王作京